3D打印用硅基陶瓷前驱体研究进展

潘振雪^{1,2}
 第 香^{1,2}
 张宗波¹
 李永明¹
 徐彩虹^{1,2}
 (1 中国科学院化学研究所,中国科学院极端环境高分子材料重点实验室,北京 100190)
 (2 中国科学院大学,化学与化工学院,北京 100049)

文 摘 聚合物前驱体转化法可使用聚合物的成型加工工艺实现陶瓷材料的加工制备,在高性能陶瓷和 复合材料制备方面显示出独特的优势。3D打印技术在陶瓷前驱体成型中的应用为制备复杂结构陶瓷制件提 供了全新的可能。本文从3D打印硅基陶瓷前驱体树脂体系、打印技术及其应用等方面,系统总结了近年来 3D打印制备SiCO、SiCN、SiC及含B、Zr等元素硅基陶瓷材料前驱体的研究进展,并进一步指出了3D打印陶瓷 前驱体面临的挑战与研究方向。

关键词 3D 打印, 硅基陶瓷, 聚合物前驱体, 研究进展

中图分类号:0634.4+1 DOI:10.12044/j.issn.1007-2330.2022.01.002

Research Progress on Silicon-based Ceramic Precursors for 3D Printing

 PAN Zhenxue^{1,2}
 GUO Xiang^{1,2}
 ZHANG Zongbo¹
 LI Yongming¹
 XU Caihong^{1,2}

 (1 Key Laboratory of Science and Technology on High-tech Polymer Materials, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190)
 (2 School of Chemistry and Chemical Engineering, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049)

Abstract Preceramic polymers can be processed or shaped using conventional polymer-forming techniques, which show unique advantages in the preparation of high-performance ceramics and composites. The application of 3D printing technology in ceramic precursor molding provides a new possibility for the preparation of ceramic parts with complex structure. In this paper, the research progress on preparation of SiCO, SiCN, SiC, as well as B, Zr and other elements containing silicon-based ceramic precursors by 3D printing in recent years are systematically summarized from the aspects of precursor resin types, 3D printing technologies and their applications. The challenges and research direction faced by 3D printing ceramic precursors are pointed out in combination with the future development needs.

Key words 3D printing, Silicon-based ceramics, Polymer precursor, Research progress

0 引言

前驱体聚合物热解转化制备陶瓷材料(PDCs)作 为一种新方法,自面世以来就因其显著不同于传统 粉末冶金工艺的特点而备受关注^[1]。聚合物陶瓷前 驱体具有聚合物的可成型性,可以使用通常适用于 聚合物的成型技术来加工成型,再经高温热解得到 陶瓷制品。这种经过有机→无机、无定型→晶化转 变制备陶瓷的途径可通过前驱体的分子结构设计和 转化条件来调控陶瓷化产物的组成和结构,可实现 传统粉末冶金工艺难以得到的组成、相结构、功能的 陶瓷材料的制备,并具有可以在较低的温度、无压力 下成型的优点^[2]。围绕前驱体转化法,研究者们开展 了大量的工作,将传统聚合物的成型加工技术与热 解相结合,发展了多种基于前驱体聚合物的陶瓷材 料,包括陶瓷纤维^[3]、薄膜^[4]、多孔陶瓷^[5]、纤维增强 陶瓷基复合材料^[6]等。随增材制造技术的兴起,近年 来,利用 3D 打印技术实现前驱体聚合物的加工成 型,进而制备复杂陶瓷构件的研究也成为热点^[7]。

3D打印是一种以数字模型文件为基础,运用金属 粉体、聚合物等可加工材料,通过逐层打印的方式来构 造物体的增材制造技术。这项技术是1986年 Charles Hull由立体光刻(SLA)技术发展而来^[8]。因具有无需 模具、设计灵活、能实现用传统制造方法(如铸造和机 械加工)难以实现的高度复杂和精密结构的快速、低成 本制备等诸多优势,近年来受到越来越多的关注。3D 打印技术在陶瓷材料成型制造领域也已得到应用,并 展示出巨大的发展潜力,有望突破硬且脆的难加工陶 瓷材料成型技术瓶颈^[9],而其与PDCs技术的结合,更是

收稿日期:2021-05-07

第一作者简介:潘振雪,1994年出生,博士研究生,主要从事光固化硅基陶瓷前驱体聚合物合成及应用研究工作。

通信作者:徐彩虹,1970年出生,研究员,博士生导师,主要从事含硅新材料设计、制备及应用研究工作。E-mail: caihong@iccas. ac. cn

为高性能、精细化陶瓷产品的设计、制造提供了更多的可能^[10],有望成为陶瓷3D打印领域的下一个里程碑,极大发挥聚合物衍生陶瓷在实际应用中的潜力^[7]。

随着3D打印技术的发展,适用于打印成型的材料 的重要性日益突显。在不长的发展时间,研究者们尝 试了多种前驱体聚合物在3D打印制备陶瓷材料中的

Tob 1

应用,而其中又以硅基陶瓷前驱体聚合物的研究最多, 包括聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚硅氮烷及含硼或者金属元 素的有机硅聚合物等,具体如表1所示。本文将对近年 来硅基陶瓷前驱体树脂体系在3D打印领域的发展及 其应用研究进展进行综述,拟为从事陶瓷前驱体、陶瓷 材料、3D打印研究的人员提供参考。

表1	用于3D打印的硅基陶瓷前驱体主要种类、组成及其相应的3D打印方法
N.T. *	

基体	主链结构	主要类别	体系主要组分	3D打印方法	
	-R ₁ R ₂ Si-O-	本体光固化型	TEGO RC 711 ^[13, 18] ; 丙烯酸酯基改性的 MK 树脂 ^[11]	TPP, SLA, DLP	
聚硅氧烷		双组分光固化 体系	Silres 601、H44+TEGO RC 711 ^[15] ; 聚乙烯基甲氧基硅氧烷+聚(巯基丙基)甲基 硅氧烷 ^[10,21] ;SPR-212+1,6-己二硫醇 ^[16]	TPP, SLA, DLP, TPP-DLW	
		聚硅氧烷浆料 体系	上述光固化体系+SiC 晶须 ^[14] 、氧化石墨烯 ^[25] 等 无机填料; 聚硅氧烷+γ-Al ₂ O ₃ 、CaCO ₃ 、ZnO、Mg(OH) ₂ 等 活性填料 ^[26-33]	SLA, DLP, DIW, FDM, SLC, 3DP	
	-R ₁ R ₂ Si-C-	本体光固化型	已有聚碳硅烷光固化改性[39]	DLP	
聚碳硅烷		双组分光固化体系	SMP10+HDDA、BDDA ^[12] 、1,6-己二硫醇 ^[16]	TPP, SLA, DLP	
		聚碳硅烷浆料体系	PCS+SiC填料 ^[43]	IJP, DIW	
		本体光固化型	已有聚硅氮烷光固化改性[46,52-53]	TPP, DLP	
聚硅氮烷	$-R_1R_2Si-N-$	双组分光固化 体系	乙烯基聚硅氮烷+丙烯酸酯单体[47]、1,6-己二硫醇[16]	DLP	
		聚硅氮烷浆料 体系	上述光固化体系+SiO ₂ ^[46] 、h-BN ^[49] 、CNTs ^[54] 等 无机组分;聚硅氮烷+氧化石墨烯 ^{(48]}	DLP, DIW	
其他硅基陶瓷 前驱体	$-R_1R_2Si-N(R_3R_4B)-$	双组分光固化及 浆料体系	聚硼硅氮烷+丙烯酸酯单体 ^[56] ; 上述光固化体系+Si ₃ N ₄ 晶须 ^[57]	DLP	

1 聚硅氧烷

3D打印陶瓷前驱体中,研究较多的是SiOC陶瓷 前驱体聚硅氧烷^[10-17],且主要是采用光固化3D打印 方法和墨水直写成型技术(DIW)。实现光固化3D打 印,关键是陶瓷前驱体本身可光固化或者在前驱体 中引入光固化单体,且具备合适的光固化速率。具 有低黏度、低固化体积收缩率和高贮存稳定性等性 能的前驱体更适用于光固化3D打印。为提高3D打 印的分辨率,通常还需在前驱体聚合物中添加适量 助剂,如紫外光吸收剂、阻聚剂、流平剂等。对于 DIW技术,控制墨水体系的流变特性是防止挤出后 长丝变形的关键。聚合物陶瓷前驱体不仅用于调整 墨水体系的流变性,还能在热处理后与填料反应,形 成所需的陶瓷相。下文根据聚硅氧烷在3D打印前 驱体体系中的应用形式分为三类进行总结。

1.1 本体光固化型聚硅氧烷

含有光敏基团的聚硅氧烷无需添加其他光固化 单体,即可用于光固化 3D 打印。Paolo Colombo 等^[13, 18]人将可光固化丙烯酸酯基聚硅氧烷 TEGO RC 711[化学结构如图 1(a)所示]用于双光子光刻(TPP) - 12 -



(c)聚乙烯基甲氧基硅氧烷
 (d)聚(巯基丙基)甲基硅氧烷
 图1 丙烯酸酯聚硅氧烷TEGORC711、聚硅氧烷粉体、聚乙烯基甲氧基硅氧烷和聚(巯基丙基)甲基硅氧烷的化学结构
 Fig. 1 The chemical structure of TEGORC711, polysiloxane
 powders, polyvinylmethoxysiloxane and poly(mercaptopropyl)
 methylsiloxane

3D打印,制备了微结构件,虽然其陶瓷产率只有 7.4%(w),体积收缩率几乎达到90%,但热解后所得 微尺寸SiOC陶瓷制件无明显变形和裂纹,密度为 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2022年 第1期 (1.98±0.02)g/cm³。他们还将高陶瓷产率的聚硅 氧烷先进行改性,引入光敏基团,再用于光固化3D 打印^[11,18]。例如将甲基倍半硅氧烷聚合物(MK树 脂)与3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷 (TMSPM)共水解缩合,得到含丙烯酸酯基树脂^[11],反 应过程如图2所示,以其为前驱体进行光固化3D打 印,固化物在1000 °C热解后线性收缩为25%,陶瓷 产率为48.6%(w),可得到致密、无裂纹的SiOC陶瓷 微组件,制备的孔隙率为(93.1±0.3)%(v)多孔结构 SiOC陶瓷的压缩强度为(0.686±0.105) MPa,由该体 系制备的陶瓷精密微组件,能够承受恶劣环境和高 温,在众多的工程领域中有应用前景。



图2 MK硅氧烷树脂与TMSPM溶胶-凝胶反应及UV光固化后产物的化学结构[11]

Fig. 2 Proposed structure of MK-TMSPM resin after sol - gel reactions between the MK siloxane resin and TMSPM and UV exposure

也有将改性后的光敏 MK 树脂用于紫外辅助直接 墨水书写(UV-Assisted direct ink writing)制备 SiOC 陶瓷制件的研究报道^[19]。在此基础上, Paolo Colombo等人^[18]将数字光处理(DLP)技术和TPP技术相结合,使用 TEGO RC 711或者丙烯酸酯基改性的 MK 树脂,在毫米和亚微米尺度上实现了三维结构 SiOC 陶瓷件的制备。

1.2 双组分光固化聚硅氧烷体系

商业上可用的光敏聚硅氧烷毕竟种类很少,且 大多是针对光固化涂料应用等领域而研制的,陶瓷 产率低,用作光固化3D打印制备陶瓷构件的前驱体 并不理想。因此,如何利用本身不可光固化、但陶瓷 产率高的聚硅氧烷实现光固化3D打印,制备性能更 优的SiOC陶瓷件是3D打印硅基陶瓷前驱体聚合物 领域另一个重要的研究方向。这方面已报道的工作 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2022年 第1期 大体可分为以下几种情况。

一种方法是将不含光敏基团的高陶瓷产率聚硅氧 烷与可光固化的聚硅氧烷配合使用,例如Johanna Schmidt 等^[15]人将Wacker Chemie A. G. 公司的高陶瓷产率有机 硅树脂Silres 601、H44与液态可光固化TEGO RC 711树 脂共混,制备了3D打印前驱体体系,陶瓷产率可达60.2% (w),打印构件热解后的线性收缩率为(42.4±3.8)%。 文献[20]采用该混合体系打印了四种不同的桁架结构, 研究了复杂几何结构对聚合物衍生陶瓷力学性能的影 响。也可将高陶瓷产率的聚硅氧烷粉末[化学结构如 图1(b)所示]或聚乙烯基甲氧基硅氧烷[化学结构如图 1(c)所示],和多官能度的丙烯酸酯,例如三羟甲基丙 烷三丙烯酸酯(TMPTA)、1,6-己二醇双丙烯酸酯 (HDDA)、脂肪族聚氨酯六丙烯酸酯(RJ423)^[17],或聚乙 二醇二丙烯酸酯(PEGDA)^[14]等有机光敏单体混合,再 加入其他合适的助剂配合使用,用于光固化3D打印。 但大量有机光敏单体的引入,使混合体系的陶瓷产率 降低,最高也只有38.4%(w)。

另一种方法是利用聚硅氧烷中的乙烯基与巯基 的点击反应实现光固化。例如,美国HRL实验室的 科研人员将聚乙烯基甲氧基硅氧烷与聚(巯基丙基) 甲基硅氧烷^[10,21][化学结构如图1(c),(d)所示]共混 用于SLA 3D打印(图3),该前驱体体系于1100℃热 解后具有58%(w)的陶瓷产率,热解产物组成为 SiO_{1.34}C_{1.25}S_{0.15},陶瓷制件线性收缩30%,具有优异的 抗氧化性,其蜂窝结构的比压缩强度为204 MPa·g⁻¹· cm³。随后,他们用相同的材料,通过双光子聚合直 接激光写入(TPP-DLW)和热解制造了直径2μm、高强韧的SiOC陶瓷微柱,压缩时表现出塑性变形,应变高达25%,强度大于7GPa^[22]。最近,有研究将液态甲基乙烯基氢聚硅氧烷(methylvinylhydrogen polysiloxane)(SPR-212)与1,6-己二硫醇^[16]共混后用立体光刻工艺(DLP/SLA)制备了前驱体制件,虽然其热解后的陶瓷产率只有51.8%(w),但由于可均匀收缩,缺陷少,制备的蜂窝结构的比压缩强度达到355MPa·g⁻¹·cm³。这种多孔蜂窝、晶格陶瓷材料有望用于高温应用(例如在高超声速飞行器和喷气发动机中)的轻质、承重陶瓷夹层板的芯材。





除了利用丙烯酸酯光敏基团、巯基-烯点击反应实现光固化外,利用铂催化剂在紫外光条件下催化硅氢加成反应,也是有机硅聚合物实现交联的有效途径。 LUXi等^[23]人在(三甲基)环戊二烯基铂[(Me-Cp)PtMe₃]中加入适量的萘后,紫外光下催化硅氢加成反应的活化能从35.6降低到30.9kJ/mol,双键和硅氢键的转化率从70%提高到100%,固化物具有较高的交联密度和机械强度,显示出利用光刻技术制备复杂结构的潜力。 但是如何提高光刻精度,实现更快的光固化速率,以满足UV固化聚硅氧烷陶瓷前驱体3D打印的要求还需要进一步开展研究。

1.3 聚硅氧烷浆料体系

由于聚合物前驱体与陶瓷的密度差异较大,3D 打印所得前驱体构件热解转化制备陶瓷件时存在较 大体积收缩,在热解过程中容易产生缺陷和裂纹,影 响陶瓷构件质量性能。为此,研究者们在光固化体 系中加入无机填料,以减少热解后陶瓷的缺陷,提高 其力学性能。例如在聚乙烯基甲氧基硅氧烷和聚乙 二醇二丙烯酸酯光固化体系中引入0.5%(w) SiC 晶 须^[14],其裂解后陶瓷构件收缩率较未添加填料的降 低5%,从42%降低到37%,而硬度从10.8 GPa提高 到12.1 GPa,在微观结构上不含明显的孔隙和裂纹 - 14 - 等缺陷。在聚(巯基丙基)甲基硅氧烷与聚乙烯基甲 氧基硅氧烷光固化体系中添加莫来石颗粒和SiC晶 须制备的SiOC陶瓷基复合材料(CMC)^[24],弯曲强度 均大于300 MPa。将交联前驱体颗粒与硅氧烷树脂 溶液混合,可获得具有合适的流变性能、适用于墨水 直写3D打印的体系,向其中添加0.025%~0.1%(w) 的氧化石墨烯(GO)^[25],可提高热解过程中的结构稳 定性,减少收缩,所得多孔SiOC陶瓷支架具有良好的 压缩强度。

对于聚硅氧烷前驱体,研究更多的是加入活性 填料[如 γ -Al₂O₃, CaCO₃, ZnO, Mg(OH)₂等],通过活 性填料与聚硅氧烷在高温热解时的反应制备硅酸盐 类的生物陶瓷,使用的3D打印方法多为墨水直写成 型技术。例如加入活性氧化铝填料(γ -Al₂O₃)制备复 杂结构的莫来石支架^[26],加入CaCO₃活性填料制备 CaCO₃/SiO₂复合陶瓷支架^[27]、硅灰石(CaSiO₃)陶瓷^[28] 或者甲型硅灰石/碳复合支架^[29](图4),加入ZnO和 CaCO₃活性填料制备硬石膏(Ca₂ZnSi₂O₇)生物陶瓷支 架^[30-31],加入CaCO₃,Mg(OH)₂和无水磷酸钠 (Na₄P₂O₇)制备硅灰石/透辉石复合材料支架^[32]等。 制备的硅酸盐类的生物陶瓷普遍孔隙率较高(50%~ 80%),却恰是生物陶瓷应用过程中所需要的。尽管

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2022年 第1期



图4 甲型硅灰石/碳支架的制造过程及其在肿瘤治疗和骨再 生中的作用示意图^[29]

Fig. 4 Schematic illustration for the fabrication process of the larnite/C scaffolds and their functions for tumor therapy and bone regeneration

其压缩强度普遍较低(2.5~6 MPa)^[25,30,32],但是也能 满足大多数生物医用陶瓷的应用要求。重要的是, 聚硅氧烷在惰性气氛下向陶瓷转化过程中,基体中 有游离碳形成,其对陶瓷的物理化学性质起着重要 的作用,不仅可以减少陶瓷的裂纹,提高其机械强 度,同时也具有增强成骨分化能力,以及潜在的光热 效应,在生物陶瓷应用中显示出巨大的潜力^[29,33]。

除了光固化3D打印和DIW技术,也有利用熔融

沉积打印(FDM)^[34]、选择性激光固化(SLC)^[35]、三维 打印技术(3DP)^[36-37]等进行聚硅氧烷类陶瓷前驱体 3D打印制备SiOC陶瓷件的报道。随着3D打印技术 的发展,4D打印逐渐受到研究人员的关注。4D打 印,就是在3D打印基础上增加了时间维度,让材料 在设定的时间自动变形为所需要的形状,且可随时 间变化。与3D打印相比,4D打印对材料有更高要 求。陶瓷前驱体材料应用广泛,但较难发生自变形, 限制了其在4D打印中的发展。香港城市大学吕坚 教授^[38]开发了弹性聚(二甲基硅氧烷)基纳米复合材 料(NCs),它可以使用DIW打印并变形成复杂形状的 弹性体结构,也可以转化成机械性能优异(其晶格结 构的比压缩强度达到342 MPa·g⁻¹·cm³)的弹性体衍 生陶瓷(EDCs),完成了从3D打印到结构可变形的过 程,实现了陶瓷折纸结构的打印和4D陶瓷打印。

2 聚碳硅烷

聚碳硅烷(PCS)是以硅碳键为主链的有机硅聚 合物,广泛用于制备陶瓷纤维、纳米复相陶瓷、陶瓷 基复合材料、陶瓷涂层等。但针对聚碳硅烷在光固 化3D打印应用方面的研究较少,市场上也缺乏商品 化的可光固化聚碳硅烷。

2.1 本体光固化型聚碳硅烷

利用已发展的分子结构中含有一定化学反应活 性基团(硅氢键,硅乙烯基等)的聚碳硅烷陶瓷前驱 体,通过化学改性引入光敏基团,实现光固化,具有 极大研究潜力。最近,有研究人员先将液态超支化 聚碳硅烷(LHBPCS)中的部分Si-H基团氯化,然后 与丙烯酸羟乙酯反应,在LHBPCS上接枝丙烯酸酯 基,合成了一种新型可光固化SiC陶瓷前驱体,如图5 所示,其陶瓷产率达到74.4%(w),可用于光固化3D 打印^[39]。

$$[SiH_{2}CH_{2}]_{n} \xrightarrow{CI_{2}} [(SiHCH_{2})_{a}(SiH_{2}CH_{2})_{b}]_{n} \xrightarrow{CH_{2}=CHCOO(CH_{2})_{2}OH} [(SiHCH_{2})_{a}(SiH_{2}CH_{2})_{b}]_{n} \xrightarrow{CH_{2}=CHCOO(CH_{2})_{2}OH} [(SiHCH_{2})_{a}(SiH_{2}CH_{2})_{b}]_{n} \xrightarrow{O(CH_{2})_{2}OOCCH=CH_{2}} ((SiHCH_{2})_{a}(SiH_{2}CH_{2})_{b}]_{n} \xrightarrow{O(CH_{2})_{2}OOCCH=CH_{2}} ((SiHCH_{2})_{a}(SiH_{2}CH_{2})_{b})_{n} ((SiHCH_{2}$$

图5 合成含丙烯酸酯基团的聚碳硅烷(LHBPCS)的路线图^[39]

Fig. 5 Synthesis route for LHBPCS containing acrylate group

2.2 双组分光固化聚碳硅烷体系

通过双组分体系实现光固化则更为简便易行。 Y. de Hazan等人^[12]将烯丙基聚碳硅烷与双官能丙烯 酸酯光固化单体(HDDA、BDDA)混合,实现SLA光固 化3D打印,其固化物陶瓷产率只有37%,热解后得 到的陶瓷产物中含有大量氧元素,应用局限性较大。 但是因为聚碳硅烷与丙烯酸酯类单体极性相差大, 相容性差,适用的体系受限。WANG Xifan等^[16]人使 用美国 Starfire Systems 公司的含烯丙基的聚碳硅烷 (SMP10)与1,6-己二硫醇通过巯基-烯点击反应进 行 DLP 光固化 3D 打印,其陶瓷产率达到70%,但作 宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2022年 第1期 者未对热解后 SiC 陶瓷的性能进行研究。Sungjune PARK等人采用(三甲基)环戊二烯基铂(CpPtMe₃)作 为烯丙基氢化聚碳硅烷(AHPCS)光固化的催化剂, 实现了双光子光刻 3D 打印,其在 600 ℃下热解后收 缩率 3%,陶瓷产率为 94%^[40],但是其打印精细度不 甚理想。AHPCS-Pt体系在紫外光照射下发生 Si-H 和烯丙基之间的硅氢加成和脱氢偶联的双重固化, 如图 6 所示。由于脱氢偶联产生 H₂而易固化发泡, 因此用该体系实现大尺寸光固化 3D 打印制备 SiC 陶 瓷难度较大。

-15 -





Fig.6 Scheme of the dual mode crosslinking routes for allylhydridopolycarbosilane in the presence of the CpPtMe₃ catalyst^[40]

2.3 聚碳硅烷浆料体系

Matthew Mott 等^[41]人研究报道了在正构烷烃溶剂 中负载10%(v) SiC 颗粒和7%(v)聚碳硅烷制备适合直 接喷墨打印(IJP)的低黏度油墨。Luke A. Baldwin等^[42] 人提出了一种由超支化聚碳硅烷(HBPCS)和多氢硅碳 烷交联剂组成的新型双组分体系,已成功地应用于结 构简单的气溶胶喷墨打印中,制备硅氧碳(SiOC)和碳 化硅(SiC)陶瓷材料,如图7所示。



图 7 双组分聚碳硅烷体系的气雾喷墨打印及随后的陶瓷转 化示意图^[42]

Fig. 7 Schematic illustration for aerosol jet printing of the twocomponent polycarbosilane system and subsequent conversion to ceramic

另外通过DIW技术也实现了聚碳硅烷的3D打印。 研究人员以PCS/正己烷溶液为原料制成了可浆料直写 成型的前驱体体系^[43]。为更好保持形状、减少缺陷,通 过向前驱体中添加无机组分,又开发了碳化硅晶须 (SiC_w)-碳化硅颗粒(SiC_p)/聚碳硅烷(PCS)/正己烷溶液 的可浆料直写成型体系^[44]。研究人员还提出了一种由 碳化硅胶体和含硼聚碳硅氧烷(BPCS)混合而成的新型 DIW 胶体聚合物油墨,用于在0.2~100 mm长度范围内 直接书写制备介观尺度碳化硅陶瓷制件^[45]。

3 聚硅氮烷

聚硅氮烷(PSZ)是一类分子主链由硅、氮原子交替排列组成的聚合物,作为Si-C-N陶瓷的前驱体,用于制造Si-C-N陶瓷纤维、陶瓷薄膜/涂层、块体陶

瓷材料,也可用于陶瓷化耐高温黏结剂。目前,围绕 聚硅氮烷在3D打印领域的应用,研究人员已做了大 量的工作,开发了用于TPP^[46]、DLP^[47]和DIW^[48-49]3D 打印技术的聚硅氮烷体系。依据结构、组成不同,聚 硅氮烷可以是固态、液态。

3.1 本体光固化型聚硅氮烷

室温下黏度低,流动性好,含有Si-H键、N-H键、 乙烯基等多种活性基团的液态聚硅氮烷,易于交联固 化,可光固化,但存在固化速率慢^[50],官能团转化率不 高,遇氧阻聚、光引发剂用量大等缺点^[51],限制了其直 接用于光固化3D打印,通常需要改性后使用。Dong-Pyo Kim等^[46, 52-53]人通过对聚硅氮烷KiON VL20本体进 行改性,引入光敏性的丙烯酸酯基团(图8),提高了光 固化速度,并通过TPP^[46]和DLP技术^[53]3D打印制备了 精密的SiCN陶瓷微结构。



图8 聚乙烯硅氮烷与甲基丙烯酸异氰酸乙酯反应机理示意图^[46] Fig. 8 A scheme of the reaction mechanism between polyvinylsilazane and 2-isocyanatoethyl methacrylate

3.2 双组分光固化聚硅氮烷体系

研究更多的是在聚硅氮烷中添加光敏化合物制备双组分的光固化前驱体。WANG Min等^[47]人将乙烯基聚硅氮烷直接加入到美国 Formlabs 公司光固化丙烯酸树脂中,实现聚硅氮烷的光固化 3D 打印,但是其打印精度及热解后陶瓷的力学性能均不理想。宋家乐等^[51]人曾研究了三元巯基化合物与乙烯基硅氮烷的巯基-烯的点击反应,利用该反应实现了乙烯基硅氮烷的紫外光固化,发现该双组分体系光固化速度较快,固化较完全,但是作者对于其能否用于光固化 3D 打印并没有做进一步研究。WANG等^[16]人则由含乙烯基聚硅氮烷(Durazane 1800)与1,6-己二硫醇制备了双组分光固化前驱体体系,1100°C热解具有 63% 的陶瓷产率,并成功应用于 DLP 3D 打印中,但作者未探究热解所得 SiCN 陶瓷的力学性能。

3.3 聚硅氮烷浆料体系

在聚硅氮烷中加入SiO₂^[46]、h-BN^[49]、碳纳米管(CNTs)^[54]等无机组分可以减少其热解后所得SiCN陶瓷的收缩和缺陷,提高其力学性能。XIAO等^[54]人在高陶瓷产率的含乙烯基聚硅氮烷和丙烯酸酯单体

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2022年 第1期

— 16 —

(季戊四醇三丙烯酸酯和1,6-己二醇二丙烯酸酯)光 固化体系中,加入0.3% (w)CNTs作为光吸收剂可以 有效地调节光固化厚度,提高打印精度,打印件在 1 400 ℃热解后具有较高的弯曲强度(50 MPa)和模 量(32 MPa)。还有研究人员将氧化石墨烯(GO)加 入到聚硅氮烷中,制成可用于直写3D打印的墨水, 热解得到SiCN-GO杂化材料,具有优异的电性能^[48]。 Prasanta Jana 等^[55]人报道了一种利用陶瓷前驱体3D 打印制备 SiCN 陶瓷晶格的简单方法,用聚硅氮烷 (Durazane 1800) 浸渍 3D 打印好的塑料晶格,在 1000℃惰性气氛下热解制备了SiCN陶瓷晶格。尽 管热解去除塑料晶格时质量损失和体积收缩率高, 但浸渍结构在热解过程中不会坍塌,所得多孔 [总孔 隙率约93%(v)]陶瓷零件具有较高的强度,密度为 0.15 g/cm³的 SiCN 晶格的压缩强度为 0.18 MPa, 足 以用作轻质零件。

4 其他硅基陶瓷前驱体

除了上述常见的有机硅聚合物外,也有许多其

他有机硅聚合物用于3D打印制备陶瓷制件的研究。

对于含硼有机硅聚合物,研究集中在光固化3D 打印方面,且已报道工作均为双组分光固化体系。 LI等^[56]人将高陶瓷产率的聚硼硅氮烷与光敏丙烯酸 酯单体混合,制备出可3D打印的光固化前驱体,通 过优化材料配方和打印参数,以高精度制造了复杂 的前驱体 3D 打印件,1 200 ℃热解线性收缩率为 29%,质量损失为58%,得到的SiBCN 陶瓷材料具有 出色的热稳定性,能耐1500°C的高温氧化。在此基 础上,他们^[57]对可光固化3D打印的聚硼硅氮烷前驱 体体系进行优化,并加入高比例的Si,N,晶须[最多占 聚合物的60%(w)]制备了可光固化3D打印浆料,然 后通过 DLP 技术进行打印, 成功地制造了结构复杂、 较高弯曲强度(180 MPa)的陶瓷复合材料,引入晶须 后,陶瓷材料的线性收缩率(20%)和质量损失(72%) 均显著降低。张建柯等[58]人通过分子结构设计,合 成出两种UV固化的硅硼碳氮陶瓷前驱体,合成路线 如图9所示,均有望用于光固化3D打印领域。



图9 a-TSMB和e-TSMB的合成路线^[58] Fig. 9 Scheme 2 synthesis route of a-TSMB and e-TSMB

Anastasia Koroleva 等^[59]人通过 3-(甲基丙烯酰 氧)丙基三甲氧基硅烷(TMSPM)、正丙氧基锆(ZPO) 和甲基丙烯酸(MAA)之间的溶胶-凝胶反应得到一 种复合光敏树脂,并通过双光子光刻3D打印制备了 用于自体骨组织工程的Zr-Si基有机—无机聚合物 陶瓷复合材料支架。FU 等^[60]人通过锆醇盐与甲基 丙烯酸之间的配体交换反应合成了具有低黏度和高 5 3D 打印硅基陶瓷前驱体的应用研究

光敏性的含Zr络合物(图10),将其与三羟甲基丙烷 三丙烯酸酯配合使用,可用于DLP进行3D打印,采 用该前驱体体系,作者成功获得了具有八角形桁架 结构的多孔 ZrOC 陶瓷。在此基础上,他们[61]以光敏 甲基倍半硅氧烷为前体聚合物,采用溶胶-凝胶法和 DLP 3D 打印技术,制备了具有八元桁架结构的Zr/Ti 金属掺杂 SiOC 陶瓷。

目前,在3D打印硅基陶瓷前驱体的应用研究领



图 10 错醇盐与甲基丙烯酸之间的配体交换反应合成含 Zr 络合物的示意图^[60] Fig. 10 Ligand exchange reaction to add acrylic functional groups onto zirconium clusters

域,报道较多的是3D打印聚硅氧烷浆料体系制备的 陶瓷材料在生物医疗^[37]方面的应用研究。例如,有 望用于骨组织工程的多孔硅灰石透辉石微晶玻璃支 架^[32],三维多孔β-Ca₂SiO₄支架^[62],硬石膏 (Ca₂ZnSi₂O₇)支架^[30],生物活性较硬石膏陶瓷进一步 提高的含硼硬石膏基固溶体(Ca₂Zn_{1-x}B_{2x}Si_{2-x}O₇)^[31],用 于肿瘤治疗和骨再生中的硅灰石/C支架^[29](图4),用 于骨缺损再生的新型二氧化硅-方解石复合材料^[27] 等。这一系列3D打印的生物陶瓷材料在生物医疗 方面具有极高的应用前景。为了得到这些硅酸盐生 物陶瓷部件,3D打印后的前驱体部件一般需要经过 在空气中的热处理步骤才能使硅树脂产生SiO₂与起 始混合物中的活性填料反应,形成所需的生物陶瓷 相^[37],从而具有优良的生物活性。

除了生物医疗方面的应用研究, C. M. Larson 等^[45]人将通过直写 3D 打印方法得到的碳化硅号角 形馈电器用于矢量网络分析仪上,还利用其光学性 能应用于如太空望远镜中。K. W. Gyak 等^[52]人用硫 醇官能团修饰 3D 打印制备得到的 SiCN 陶瓷制件表 面的羟基官能团,再利用巯基-烯点击反应将磁性纳 米颗粒(MNP)整合到陶瓷载体中,制备了具有良好 生物相容性、高机械强度和可磁操控的SiCN陶瓷微 机器人,可用于将细胞输送到受伤组织。该研究团 队还利用含有10%纳米SiO2的光固化聚硅氮烷前驱 体体系 3D 打印,制备了用于高温氨裂解制氢的 SiCN 陶瓷微反应器[53],如图11所示。今后研究中,有望将 先进的烧结工艺[63](例如,超高温度烧结、放电等离 子烧结、真空辅助烧结等)与3D打印硅基陶瓷前驱 体的方法结合,从而有效提高3D打印陶瓷制件的强 度等性能[45]。

另外,通过调节聚合物陶瓷前驱体的组成和结构,掺杂其他金属元素^[61],结合3D打印技术,可以实现具有发光、导电、压阻、电磁吸收、催化等功能的陶瓷件的制备。3D打印技术领域的不断进步使得目前打印分辨率已达到了微米级,甚至纳米级,由此制造的基于硅基陶瓷材料组件——微尺度的晶格材料、超材料、光子晶体、纳米机电(NEMS)和微机电系统(MEMS)等,其耐热性、化学耐久性,耐磨性、抗氧化

性、尺寸稳定性等较目前3D打印纳米级聚合物制件显著提高^[13,40,46],应用范围将会进一步拓宽。





6 结语

基于陶瓷前驱体的增材制造技术在复杂结构高 性能陶瓷零部件的精密制备领域具有巨大的应用潜 力,正在受到陶瓷制造业越来越多的关注和重视。 经过最近几年的快速发展,研究者们已对聚硅氧烷、 聚碳硅烷、聚硅氮烷和含B、Zr等元素硅基陶瓷前驱 体的 3D 打印进行了大量研究,并取得了一定的进 展。但是,硅基陶瓷前驱体增材制造技术的研究和 应用是一项复杂的工作,在材料制备、工艺优化、制 件性能提升和应用等方面仍存在很多迫切需要解决 的问题,主要包括:

(1)发展适用于光固化 3D 打印的综合性能优异的硅基陶瓷前驱体,目前,缺乏专门用于光固化 3D 打印的高陶瓷产率硅基陶瓷前驱体,已有的工作多集中于种类较多、易得的 SiOC 陶瓷前驱体的研究,而 其他种类硅基陶瓷前驱体的研究相对较少,迫切需 要发展针对 SiC、SiCN、SiBCN 等高性能陶瓷的光固 化 3D 打印前驱体;

(2)提高3D打印陶瓷制件性能。由陶瓷前驱体 打印的3D制件在热解制备陶瓷制件的过程中一般 伴随着较大的体积收缩,容易产生塌陷、裂纹等缺 陷,对陶瓷制件的性能产生极为不利的影响。如何 通过打印材料体系、打印技术以及热解、烧结工艺的 优化,提高陶瓷制件的性能,需要开展深入的研究;

(3)设计新型光敏体系,目前,可光固化硅基陶 瓷前驱体体系中,所采用光固化基团以丙烯酸酯基

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2022年 第1期

— 18 —

团为主,导致热解后得到的硅基陶瓷中氧含量较高, 严重损害了SiC、SiCN、SiBCN等硅基非氧化物陶瓷的热机械性能。因此,如何通过引入较少光敏基团 或者发展其他特殊的光催化剂,在提高光固化速率 和打印精度的同时降低热解后陶瓷中的氧含量,是 今后的一个研究重点。

总的来说,对于硅基陶瓷前驱体聚合物3D打印 的应用研究尚处于起步阶段,还存在诸多困难和挑 战,各方面的工作都有待进一步深入开展。但我们 相信,随着新的3D打印成型工艺、陶瓷前驱体材料 及新型光催化剂等研究的不断进展,3D打印硅基陶 瓷前驱体材料必将发挥其巨大的潜力,获得广泛的 应用。

参考文献

[1] COLOMBO P, MERA G, RIEDEL R, et al. Polymerderived ceramics: 40 years of research and innovation in advanced ceramics[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2010, 93(7):1805–1837.

[2] MERA G, NAVROTSKY A, SEN S, et al. Polymerderived SiCN and SiOC ceramics-structure and energetics at the nanoscale [J]. Journal of Materials Chemistry A,2013, 1(12):3826.

[3] LONG X, SHAO C, WANG J. Continuous SiCN fibers with interfacial SiC_xN_y phase as structural materials for electromagnetic absorbing applications [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(25):22885–22894.

[4] BARROSO G, LI Q, BORDIA RK, et al. Polymeric and ceramic silicon-based coatings-a review [J]. Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7(5):1936-1963.

[5] VAKIFAHMETOGLU C, ZEYDANLI D, COLOMBOP. Porous polymer derived ceramics [J]. Materials Science and Engineering: Reports, 2016, 106, 1–30.

[6] ZHAO H, CHEN L, LUAN X, et al. Synthesis, pyrolysis of a novel liquid SiBCN ceramic precursor and its application in ceramic matrix composites [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2017, 37(4):1321–1329.

[7] FU S Y, ZHU M, ZHU Y F. Organosilicon polymerderived ceramics: An overview [J]. Journal of Advanced Ceramics, 2019, 8(4):457-478.

[8] NGO T D, KASHANI A, IMBALZANO G, et al. Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges [J]. Composites Part B: Engineering, 2018, 143, 172–196.

[9] CHEN Z W, LI Z Y, LI J J, et al. 3D printing of ceramics: A review [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2019, 39(4):661-687.

[10] ECKEL Z C, ZHOU C Y, MARTIN J H, et al. 3D printing additive manufacturing of polymer-derived ceramics [J]. Science, 2016, 351(6268):58-62.

[11] ZANCHETTA E, CATTALDO M, FRANCHIN G, et al. Stereolithography of SiOC ceramic microcomponents [J]. Advanced Materials, 2016, 28(2):370–376.

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2022年 第1期

[12] DE HAZAN Y, PENNER D. SiC and SiOC ceramic articles produced by stereolithography of acrylate modified polycarbosilane systems [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2017, 37(16):5205-5212.

[13] BRIGO L, SCHMIDT JEM, GANDIN A, et al. 3D nanofabrication of SiOC ceramic structures [J]. Advanced Science, 2018, 5(12):1800937.

[14] BRINCKMANN S A, PATRA N, YAO J, et al. Stereolithography of SiOC polymer-derived ceramics filled with SiC micronwhiskers [J]. Advanced Engineering Materials, 2018, 20(11):10.

[15] SCHMIDT J, COLOMBO P. Digital light processing of ceramic components from polysiloxanes [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38(1):57–66.

[16] WANG X, SCHMIDT F, HANAOR D, et al. Additive manufacturing of ceramics from preceramic polymers: A versatile stereolithographic approach assisted by thiol-ene click chemistry [J]. Addit. Manuf., 2019, 27:80-90.

[17] LI Z, CHEN Z, LIU J, et al. Additive manufacturing of lightweight and high-strength polymer-derived SiOC ceramics [J]. Virtual and Physical Prototyping, 2020, 15(2):1-15.

[18] SCHMIDT J, BRIGO L, GANDIN A, et al. Multiscale ceramic components from preceramic polymers by hybridization of vat polymerization-based technologies [J]. Addit. Manuf., 2019,30: 30100913.

[19] WEI L, LI J, ZHANG S, et al. Fabrication of SiOC ceramic with cellular structure via UV-assisted direct ink writing [J]. Ceramics International, 2020, 46(3):3637-3643.

[20] BRODNIK NR, SCHMIDT J, COLOMBO P, et al. Analysis of multi-scale mechanical properties of ceramic trusses prepared from preceramic polymers [J]. Additive Manufacturing, 2020, 31:100957.

[21] HUNDLEY JM, ECKEL ZC, SCHUELLER E, et al. Geometric characterization of additively manufactured polymer derived ceramics [J]. Additive Manufacturing, 2017, 18: 95-102.

[22] BAUER J, CROOK C, GUELL IZARD A, et al. Additive manufacturing of ductile, ultrastrong polymer-derived nanoceramics [J]. Matter., 2019, 1(6):1547-1556.

[23] XI L, LIU Z, SU J, et al. UV-activated hydrosilylation of (Me-Cp) Pt (Me)₃: Enhanced photocatalytic activity, polymerization kinetics, and photolithography [J]. Journal of Applied Polymer Science, 2019, 136(47):48251.

[24] O'MASTA MR, STONKEVITCH E, PORTER KA, et al. Additive manufacturing of polymer - derived ceramic matrix composites [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2020, 103(12):6712–23.

[25] PIERIN G, GROTTA C, COLOMBO P, et al. Direct ink writing of micrometric SiOC ceramic structures using a preceramic polymer [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2016, 36(7):1589–1594.

[26] SCHMIDT J, ALTUN AA, SCHWENTENWEIN M,

et al. Complex mullite structures fabricated via digital light processing of a preceramic polysiloxane with active alumina fillers [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2019, 39 (4):1336–1343.

[27] FIOCCO L, ELSAYED H, BADOCCO D, et al. Direct ink writing of silica-bonded calcite scaffolds from preceramic polymers and fillers [J]. Biofabrication, 2017, 9 (2):025012.

[28] BERNARDO E, COLOMBO P, DAINESE E, et al. Novel 3D wollastonite-based scaffolds from preceramic polymers containing micro- and nano-sized reactive particles [J]. Advanced Engineering Materials, 2012, 14(4):269-274.

[29] FU S Y, HU H R, CHEN J J, et al. Silicone resin derived larnite/C scaffolds via 3D printing for potential tumor therapy and bone regeneration [J]. Chemical Engineering Journal, 2020, 382:122928.

[30] ZOCCA A, FRANCHIN G, ELSAYED H, et al. Direct ink writing of a preceramic polymer and fillers to produce hardystonite ($Ca_2ZnSi_2O_7$) bioceramic scaffolds [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2016, 99(6):1960–1967.

[31] ELSAYED H, SINICO M, SECCO M, et al. Bdoped hardystonite bioceramics from preceramic polymers and fillers: Synthesis and application to foams and 3D-printed scaffolds [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2017, 37(4):1757-1767.

[32] ELSAYED H, COLOMBO P, BERNARDO E. Direct ink writing of wollastonite-diopside glass-ceramic scaffolds from a silicone resin and engineered fillers [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2017, 37(13):4187-4195.

[33] SHAO D, LU M M, XU D, et al. Carbon dots for tracking and promoting the osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells [J]. Biomaterials Science, 2017, 5 (9):1820-1827.

[34] GORJAN L, TONELLO R, SEBASTIAN T, et al. Fused deposition modeling of mullite structures from a preceramic polymer and γ -alumina [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2019, 39(7):2463–2471.

[35] FRIEDEL T, TRAVITZKY N, NIEBLING F, et al. Fabrication of polymer derived ceramic parts by selective laser curing [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2005, 25 (2/3):193-197.

[36] ZOCCA A, GOMES CM, STAUDE A, et al. SiOC ceramics with ordered porosity by 3D-printing of a preceramic polymer [J]. Journal of Materials Research, 2013, 28(17): 2243-2252.

[37] ZOCCA A, ELSAYED H, BERNARDO E, et al. 3Dprinted silicate porous bioceramics using a non-sacrificial preceramic polymer binder [J]. Biofabrication, 2015, 7(2): 025008.

[38] LIU G, ZHAO Y, WU G, et al. Origami and 4D printing of elastomer-derived ceramic structures [J]. Science Advance, 2018, 4(8):10.

[39] CHEN J, WANG Y, PEI X, et al. Preparation and stereolithography of SiC ceramic precursor with high photosensitivity and ceramic yield [J]. Ceramics International, 2020, 46(9):13066-13072.

[40] PARK S, LEE D H, RYOO H I, et al. Fabrication of three-dimensional SiC ceramic microstructures with near-zero shrinkage via dual crosslinking induced stereolithography [J]. Chemical Communications, 2009, 32:4880-4882.

[41] MOTT M, EVANS J R G. Solid freeforming of silicon carbide by inkjet printing using a polymeric precursor [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2001, 84 (2) : 307-313.

[42] BALDWIN L A, RUESCHHOFF L M, DENEAULT J R, et al. Synthesis of a two-component carbosilane system for the advanced manufacturing of polymer-derived ceramics [J]. Chemistry of Materials, 2018, 30(21):7527-7534.

[43] CHEN H, WANG X, XUE F, et al. 3D printing of SiC ceramic: Direct ink writing with a solution of preceramic polymers [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38(16):5294-5300.

[44] XIONG H, CHEN H, ZHAO L, et al. $\mathrm{SiC}_w/\mathrm{SiC}_P$ reinforced 3D–SiC ceramics using direct ink writing of polycarbosilane–based solution: Microstructure, composition and mechanical properties [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2019, 39(8):2648–2657.

[45] LARSON C M, CHOI J J, GALLARDO P A, et al. Direct ink writing of silicon carbide for microwave optics [J]. Advanced Engineering Materials, 2016, 18(1):39-45.

[46] PHAM T A, KIM D P, LIM T W, et al. Threedimensional SiCN ceramic microstructures via nanostereolithography of inorganic polymer photoresists [J]. Advanced Functional Materials, 2006, 16(9):1235–1241.

[47] WANG M, XIE C, HE R, et al. Polymer-derived silicon nitride ceramics by digital light processing based additive manufacturing [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2019, 102:5117-5126.

[48] MOYANO J J, MOSA J, APARICIO M, et al. Strong and light cellular silicon carbonitride-reduced graphene oxide material with enhanced electrical conductivity and capacitive response [J]. Additive Manufacturing, 2019,30: 100849.

[49] KEMP J W, HMEIDAT N S, COMPTON B G. Boron nitride-reinforced polysilazane-derived ceramic composites via direct-ink writing [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2020, 103(8):4043-4050.

[50] 陈曼华,陈朝辉,肖安. 先驱体紫外光固化法制备隔 热涂层[J]. 功能材料, 2004, 35(Z1):1722-1724.

CHEN M H, CHEN Z H, XIAO A. Heating insulating coating preparation by UV-curing of pre-ceramic [J]. Journal of Functional Materials Contents, 2004, 35(Z1):1722–1724.

[51] 宋家乐,陈立新,张教强,等.三元巯基乙烯基硅氮 烷 UV 固化制备聚合物陶瓷前驱体[J].高分子材料科学与工 程,2009,25(3):69-72.

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2022年 第1期

-20 -

SONG J L, CHEN L X, ZHANG J Q, et al. Preparation of polymer derived ceramic precursor of thiol-vinyl silizane cured by UV [J]. Polymer Materials Science and Engineering, 2009, 25(3):69–72.

[52] GYAK K W, JEON S, HA L, et al. Magnetically actuated SiCN-based ceramic microrobot for guided cell delivery [J]. Advanced Healthcare Materials, 2019, 8(21):e1900739.

[53] GYAK KW, VISHWAKARMA NK, HWANG YH, et al. 3D-printed monolithic SiCN ceramic microreactors from a photocurable preceramic resin for the high temperature ammonia cracking process [J]. Reaction Chemistry & Engineering, 2019, 4(8):1393-1399.

[54] XIAO J, LIU D, CHENG H, et al. Carbon nanotubes as light absorbers in digital light processing three-dimensional printing of SiCN ceramics from preceramic polysilazane [J]. Ceramics International, 2020, 46(11):19393-19400.

[55] JANA P, SANTOLIQUIDO O, ORTONA A, et al. Polymer-derived SiCN cellular structures from replica of 3D printed lattices [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2018, 101(7):2732-2738.

[56] LI S, DUAN W, ZHAO T, et al. The fabrication of SiBCN ceramic components from preceramic polymers by digital light processing (DLP) 3D printing technology [J]. Journal of the European Ceramic Society, 2018, 38(14):4597–4603.

[57] LI S, ZHANG Y, ZHAO T, et al. Additive manufacturing of SiBCN/Si $_3N_4w$ composites from preceramic polymers by digital light processing [J]. RSC Advances, 2020, 10(10):5681-5689.

[58] 张建柯,陈立新,张红祥,等.紫外光固化含硼氮六 环的硅硼氮碳烷陶瓷单源先驱体的合成、表征及性能研究 [J].化学学报,2012,70(8):1035-1042.

ZHANG J K, CHEN L X, ZHANG H X, et al. Synthesis, characterization and performance study of borosilazane as UV–curable borazine-type single source precursors for SiBNC ceramic [J]. Acta Chimica Sinica, 2012, 70(8):1035–1042.

[59] KOROLEVA A, DEIWICK A, NGUYEN A, et al. Osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells in 3-D Zr-Si organic-inorganic scaffolds produced by two-photon polymerization technique [J]. Plos One, 2015, 10(2):18.

[60] FU Y L, CHEN Z W, XU G, et al. Preparation and stereolithography 3D printing of ultralight and ultrastrong ZrOC porous ceramics [J]. Journal of Alloys and Compounds, 2019, 789:867–873.

[61] FU Y, XU G, CHEN Z, et al. Multiple metals doped polymer-derived SiOC ceramics for 3D printing [J]. Ceramics International, 2018, 44(10):11030-11038.

[62] FU S, LIU W, LIU S, et al. 3D printed porous beta- Ca_2SiO_4 scaffolds derived from preceramic resin and their physicochemical and biological properties [J]. Science and Technolody of Advanced Materials, 2018, 19(1):495–506.

[63] SAINZ MA, SERENA S, BELMONTE M, et al. Protein adsorption and in vitro behavior of additively manufactured 3D-silicon nitride scaffolds intended for bone tissue engineering [J]. Materials Science and Engineering: C, 2020, 115:110734.